

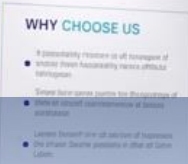


台灣矽科宏晟科技

www.cicahuntek.com.tw

Excellent Quality, Safety

Innovation, and High-standard Service



台灣矽科宏晟科技股份有限公司

CICA-HUNTEK Chemical Technology Taiwan Co., Ltd.

法人說明會



免責聲明

前瞻性陳述

本文件及相關簡報之陳述內容，係基於簡報當時之主客觀因素對本公司過去、現在及未來營運進行彙總與評估。其中含有前瞻性論述，將受風險、不確定性及推論等因素影響，實際結果可能與前瞻性論述未盡一致。

使用限制

非經本公司事前書面同意，任何第三人不得基於任何目的直接或間接複製、散布、傳遞、援用或擷取本文件內容，亦不得予以出版。本公司不就任何使用本文件資訊所導致之損害負擔任何法律責任。



I. 公司簡介

II. 營運展望

III. 經營概況





董事長
郭錦松先生



總公司與研發中心
新竹, 台灣



資本額
NT \$3.71億



員工人數
490位(2026/09)

專注化學品供應系統與全生命週期服務支持客戶發展

本公司成立以來，致力於開發設計化學品供應系統設備，延續宏晟科技20年自動化監控系統設計，與日本關東化學40年化學供應設備設計開發經驗。在半導體、記憶體、晶圓代工、光電面板、太陽能電池等高科技廠務領域，皆有卓越的實績。從設計、組配、安裝、施工到維修皆有一貫的服務標準，深獲客戶信賴。

化學品供應系統領導廠

以領先的工程技術、系統整合與在地化服務，協助客戶建廠與穩定生產。是目前亞洲區少數同時服務2奈米、7奈米、10奈米先進製程，及4K2K高清顯示製程之化學品供應系統公司



卓越工程與與全生命週期服務能力



高純度化學品系統解決方案與設計經驗



專業維運服務與在地化服務能力



循環經濟與永續發展
實現綠色製造



核心產品:化學品供應系統 Chemical Dispense System (CDS)

建廠、擴廠 從設計到建置



- CDS化學品供應系統
(Chemical dispense system)
- 化學品混合系統
(Chemical mixing system)
- 化學品稀釋系統
(Chemical dilution system)
- 二次配管工程
(Hook-up Work)

廠務營運、維運 確保生產穩定



- 維護工程
(Maintenance Work)
- 系統更新作業工程
(System renewal Work)
- 全面化學品管理(人力服務)
(TCM)
- 零件供應
(Parts Supply)

循環經濟 化學品回收與再生



- 化學品回收系統
(Chemical recycling system)
- 廢液收集系統
(Waste collection system)



I. 公司簡介

II. 營運展望

III. 經營概況





01

先進製程化學品供應系統市場領先

領先的化學品供應系統廠商：
具備先進化學品供應系統
(CDS) 解決方案能力，為少數
具備服務先進製程擴產需求供應
商。

資本支出浪潮：
持續受惠於 AI、HPC、先進封裝
等領域的資本支出，帶動晶圓廠
新建與製程升級需求。



02

全球布局與在地供應鏈完整性

策略性全球布局：
總部位於台灣，並於美國、日
本、中國及新加坡設有子公
司，建立全球服務網絡。

即時服務客戶擴產進程：
具備跨區域執行能力與在地化
支援經驗，能及時協助 Tier-1
客戶全球擴廠與在地化布局。



03

自動化設備與循環再生系統研發

先進研發與綠色解決方案：
持續投入自動化化學品供應與化
學品回收技術，實現閉環生產、
提升製程穩定性，並提高資源使
用效率。

第二成長引擎：
透過自有技術降低人工介入與高
風險作業，創造高毛利新商機，
推動下一階段營收成長。



04

國際級客戶關係與專案執行實績

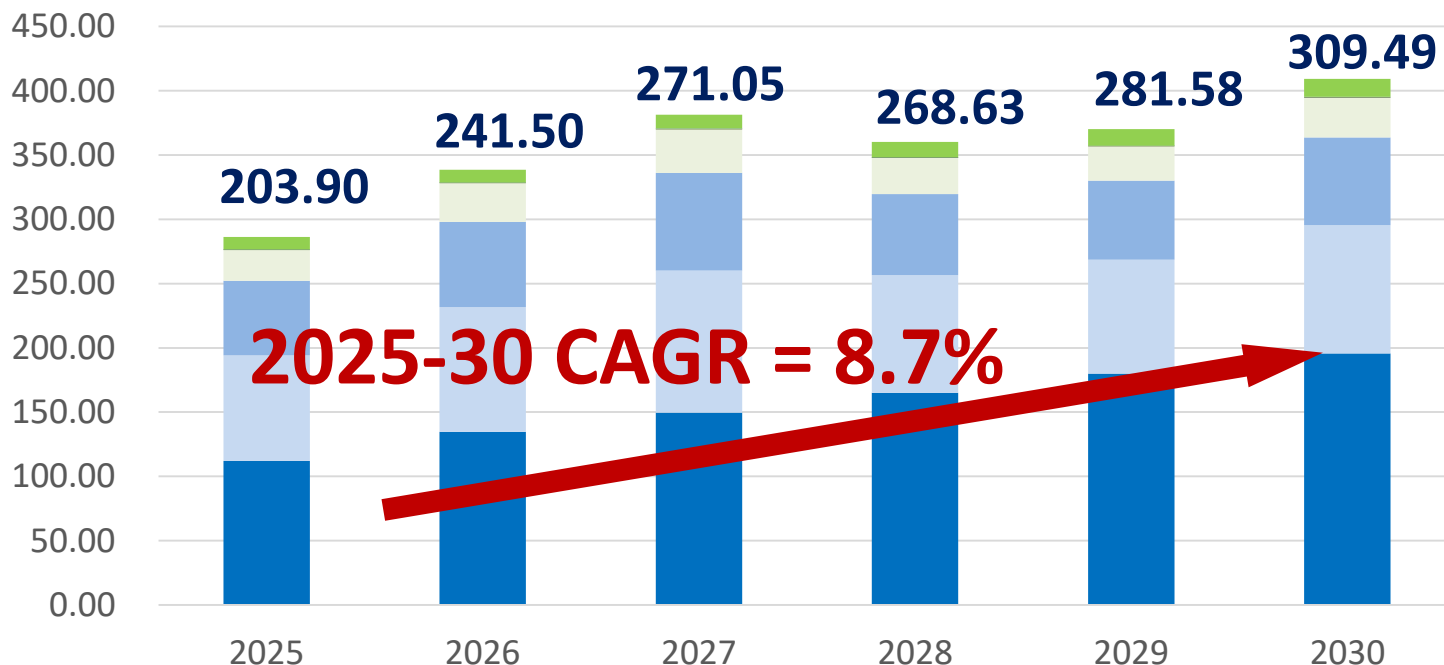
值得信賴的 Tier-1 合作夥伴：
深耕半導體與顯示器產業，與
主要客戶建立長期合作關係及
高度信任。

卓越的專案執行能力：
具備高標準工程能力與嚴謹的
專案管理，推動跨區域專案落
地並持續贏得全球市場訂單。





2026年第二季全球半導體資本支出預測 (單位：十億美元)



資料來源：Gartner, July, 2026 Forecast: Semiconductor Capital Spending, Wafer Fab Equipment and Capacity, Worldwide, 2Q26

- Logic
- Memory
 - DRAM
 - NAND
- Legacy Memory
- Emerging Memory
- Others



關鍵成長驅動因子：
人工智慧和先進的
半導體製程，推動
產業資本支出





2026.先進製程晶圓廠CDS化學品供應工程(台灣高雄)

2025.先進封裝CDS化學品供應工程(台灣嘉義)

2024.先進封裝CDS化學品供應工程(台灣嘉義)

2024.先進封裝CDS/WCCS化學品供應工程(台灣台南)

2023.先進封裝CDS化學品供應工程(台灣台中)

2023.晶圓廠CDS化學品供應工程(台灣台南)

2025.記憶體廠CDS化學品供應工程(新加坡)

2023.晶圓廠化學品主系統工程(中國上海)

2023.晶圓廠化學品升級改造工程(中國北京)

2022.晶圓廠CDS化學品供應工程建廠案(日本熊本)



2022年

可拆分的法蘭結構 (新型專利M631256)
化學品供液接頭 (新型專利M632324)
自動取樣機 (新型專利M634295)
廢液溢流檢測結構及排廢裝置 (新型專利M635448)
承座可擺動的取樣裝置 (新型專利 M635474)
避免化學腐蝕的塑膠夾貝 (新型專利M635652)
化學閥件的整合式組裝結構 (新型專利M636929)



2023年

化學閥件的整合式組裝結構(新型專利M636929)
具備防滲護蓋的機台(新型專利M648704)



2024年

排廢系統(新型專利M650083)
化學桶自動開蓋設備(新型專利M657541)
化學品供應系統(新型專利M658782)
改善氣塞問題的泵送結構(新型專利M661415)
備酸推車(新型專利M662217)



2025年

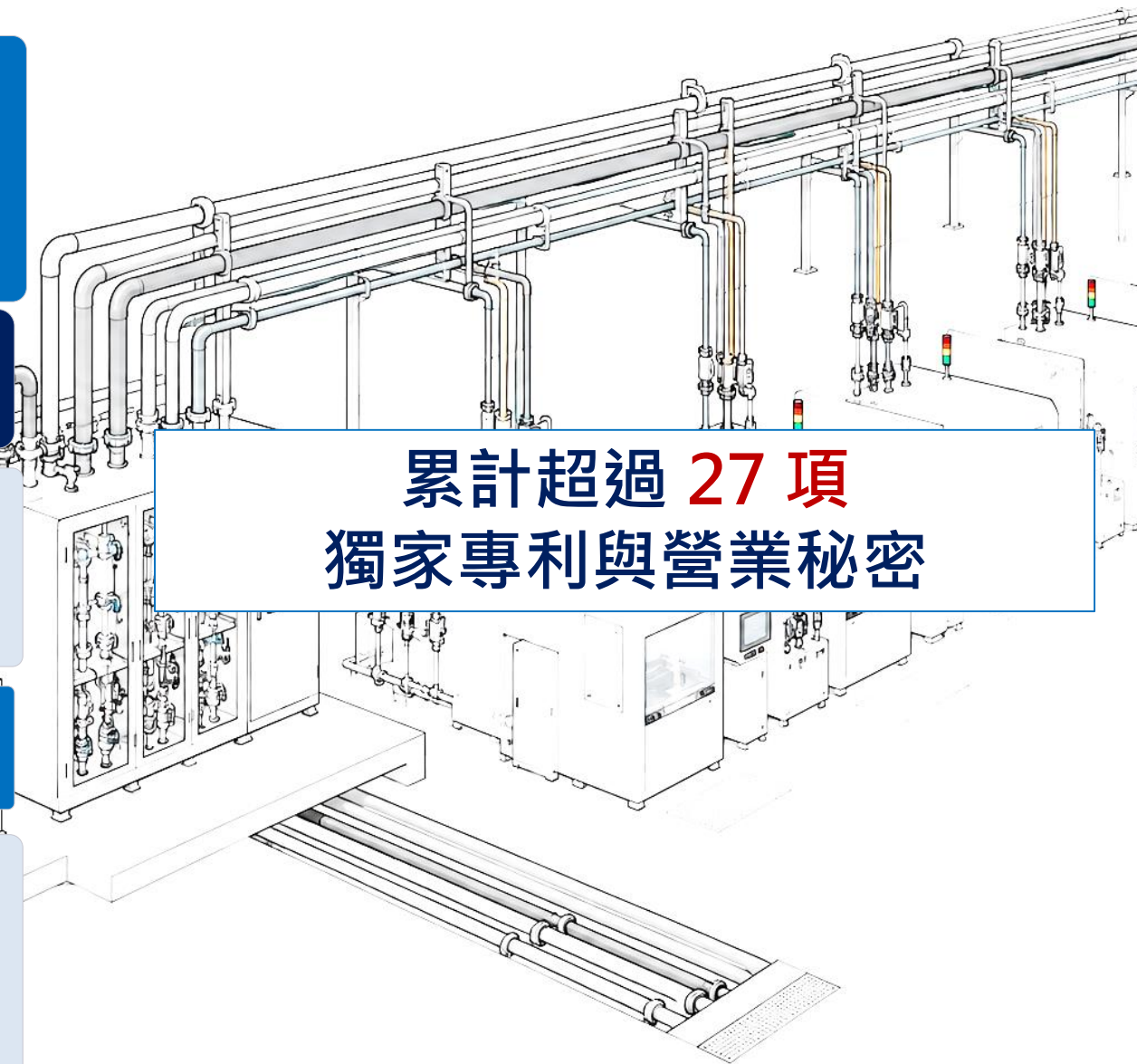
具雙重液位監控的排廢系統(新型專利M665444)
液體混合機及其混合機構(新型專利M673967)
自動取樣機 (新型專利M676726)



2026年

接頭清洗裝置(發明專利I912038)
防腐蝕雙層取樣箱體(新型專利M679199)
化學藥液輸送管路及其接頭(新型專利M679200)
化學液體供應系統 (新型專利M679450)
板裝化學品運輸設備(新型專利M680230)
自動稀釋系統 (發明專利 I934694)
手閥自動化驅動系統 (新型專利 M684174)

累計超過 **27 項**
獨家專利與營業秘密



台灣 Taiwan (HQ & RD center)



台灣矽科宏晟科技
股份有限公司

美國USA

CICA-HUNTEK
CHEMICAL
TECHNOLOGY
USA CORP.



新加坡
Singapore

CHCT
Singapore
Pte. Ltd.



日本
Japan

東晟科技
株式會社



中國上海
Shanghai

協鎧自動化系
統科技(上海)
有限公司



具備全球據點與海外專案執行與在地服務經驗，能協助客戶在全球擴產與在地化



矽科宏晟日本子公司

- ▶ 東晟科技 (TTJ) 位於日本熊本，是矽科宏晟 (Cica-Huntek) 的日本子公司。
- ▶ TTJ 為一家專注於先進半導體製程的化學設備工程公司，服務範圍涵蓋日本及亞太地區。
- ▶ TTJ 具備高純度化學品供應系統 (CDS) 之開發設計與製造能力，提供半導體製造所需之相關設備、系統安裝、配管 / 配線工程，並透過嚴格的品質控管與先進技術，協助客戶提升產線的穩定性與生產效率。



化學品供應 / 回收系統

高純度化學品供應系統，以及廢液回收系統的設計、製造、安裝、維護與改造。



系統維運服務

定期點檢、零件更換、設備維護與系統升級服務，確保供應系統長期穩定運作。



全廠化學品管理 (TCM)

化學品採購、庫存管理、供應設備運轉到廢液處理之全生命週期管理，協助客戶提升營運效率。





CICA-HUNTEK CHEMICAL
TECHNOLOGY USA CORP.

矽科宏晟美國子公司



公司概況

- ▶ 母公司：台灣矽科宏晟科技股份有限公司
- ▶ 設立時間：2021 年 4 月
- ▶ 核心業務：高純度化學品供應系統（CDS）、自動化供液設備之設計、安裝與維護
- ▶ 應用領域：先進半導體製程與先進封裝



據點建置與投資

- ▶ 據點位置：美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix, Arizona）
- ▶ 2026 年 7 月：新廠房與辦公設施正式啟用
- ▶ 廠房投資：約 800 萬美元，用於購置廠房與辦公設施
- ▶ 營運目標：強化北美在地化工程、裝機、調試與技術支援能力



E Environment 環境永續發展



投入化學廢液回收技術，建立循環經濟模式。



推動節電政策與減碳行動，有效降低用電與用水密集度。



優於法規要求積極推動溫室氣體盤查及確信，涵蓋範疇一~三。

S Social 社會共榮參與



推動健康促進活動、落實職業健康照護，打造健全職場。



安全衛生表現獲外部肯定，榮獲績優企業及健康職場認證等。



實踐多元公益活動，涵蓋慈善關懷、公益馬拉松與小農採購。

G Governance 健全公司治理



落實董事會成員多元化，並成立永續發展委員會。



導入綠色供應鏈管理，建立供應商ESG問卷指標。



制定風險管理政策，定期辨識潛在風險，提升營運韌性。

第三方機構 溫盤確信



多元共榮 幸福職場



風險管理流程



I. 公司簡介

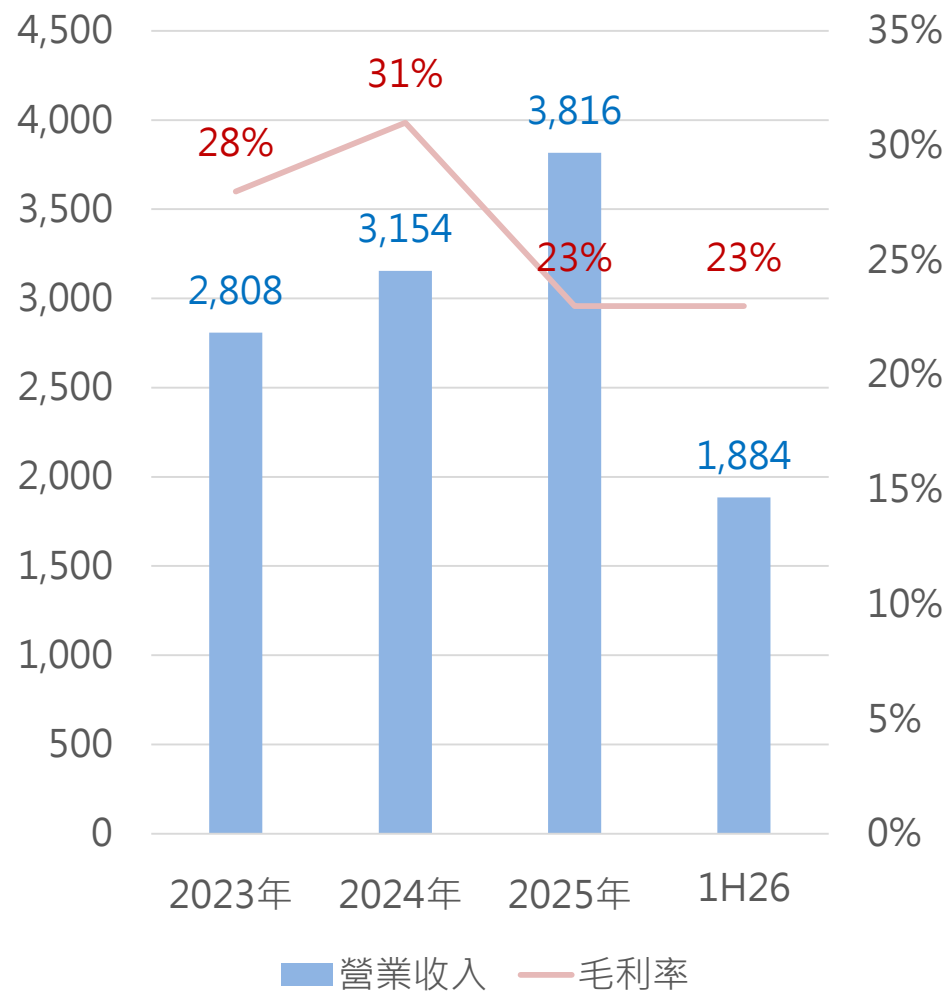
II. 營運展望

III. 經營概況





各年度營收



單位：新台幣 百萬元

項目	2023年	2024年	2025年	1H26
營業收入	2,808	3,154	3,816	1,884
營業毛利	802	973	888	431
毛利率	28%	31%	23%	23%
營業利益率	22%	24%	16%	12%
本期淨利	516	616	429	180
稅後淨利率	18%	20%	11%	10%
每股盈餘(元)	15.64	18.68	12.98	4.85



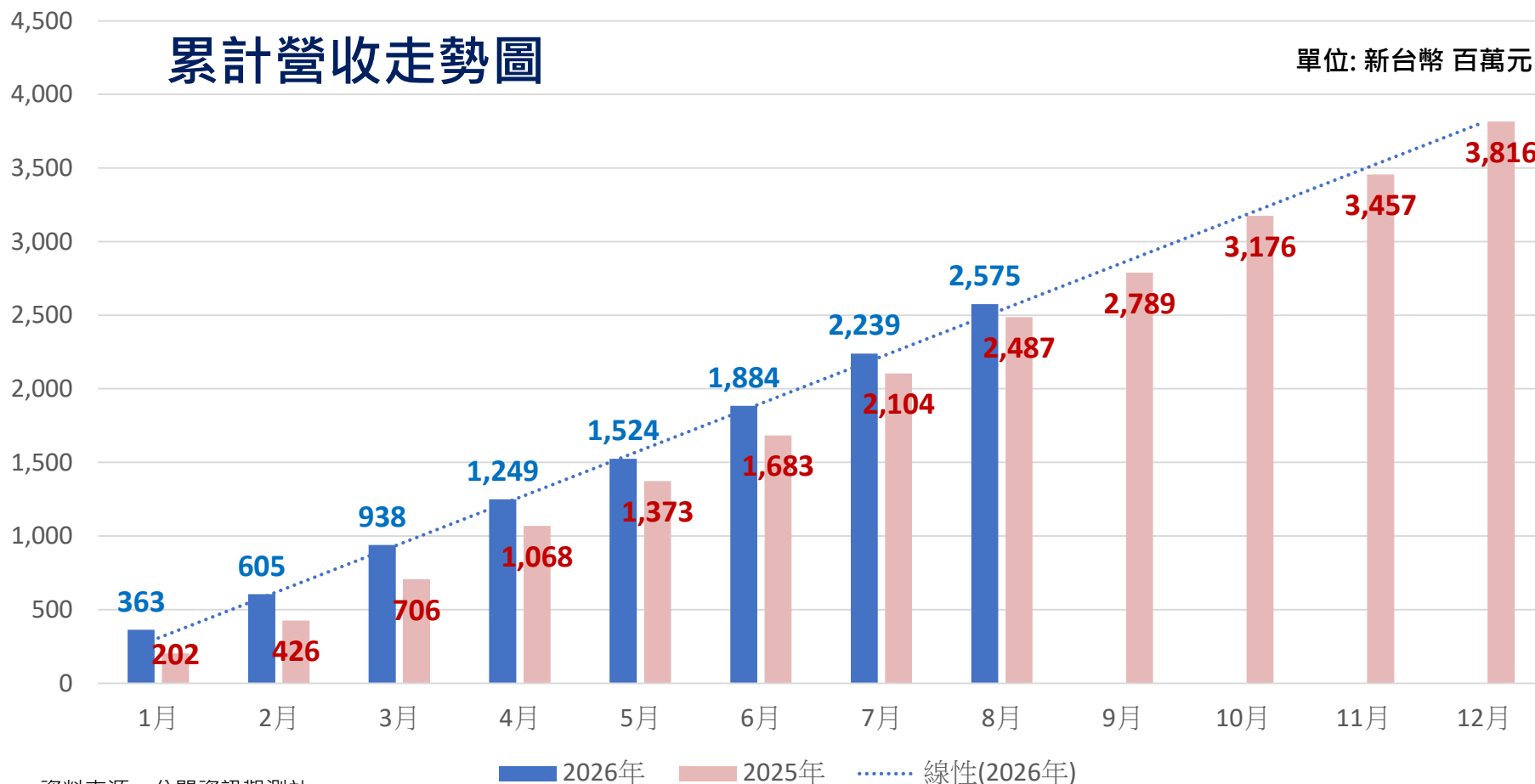
2026年前8月營收
NT \$ 25.75億



2025年累計營收
NT \$ 38.16億

累計營收走勢圖

單位: 新台幣 百萬元



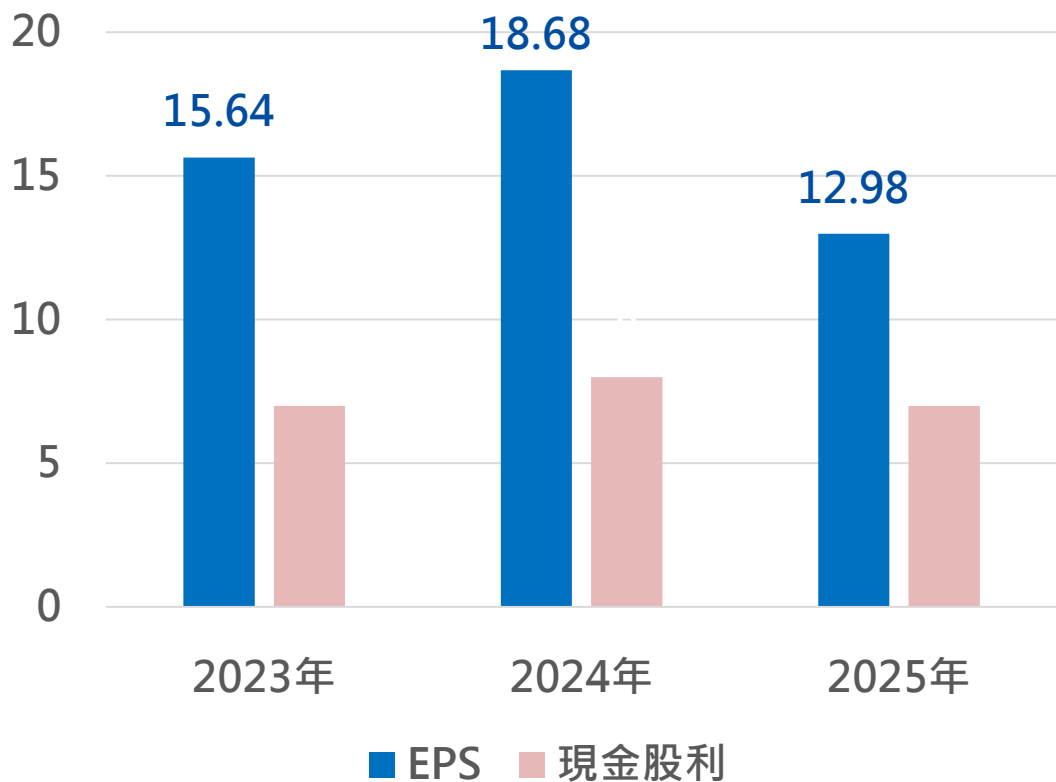
2025-2026年各月營收

單位: 新台幣 百萬元

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計
2025年	202	224	279	362	305	310	421	383	302	387	280	360	3,816
2026年	363	241	334	310	276	360	355	336					2,575



歷年EPS與股利



	2023年	2024年	2025年
EPS	15.64	18.68	12.98
現金股利	7	8	7
股息配發率	45%	43%	54%

長期目標：維持**50%**股利發放率

* 2026/3/11經董事會決議，2025年現金股利擬發放7元，已於2026/9/11發放



您最信賴，最專業，最敬業的合作夥伴。